



Zukunft gestalten



Mikrotechnologe/-in - Mikrosystemtechnik -

Mikrotechnologen produzieren die Technik von Morgen. Sie helfen dabei Elektronikprodukte kleiner, leistungsfähiger und "smarter" zu machen.

Ausbildungsschwerpunkte:

- Entwicklung von elektronischen Baugruppen, CAD-Layout von Leiterplatten
- Fertigung von Baugruppen (Bestücken, Löten)
- Verarbeitung von ungehäuteten Halbleitern (Spezialverfahren für höchste Miniaturisierung)
- Qualitätssicherungsprozesse

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsbeginn: Jeweils zum 01. September

Vorraussetzungen:

- Interesse für Elektronik und Technik
- Mittlere Reife
- Verständnis für Physik und Chemie
- Grundlegende Computerkenntnisse
- Gute Feinmotorik

Ausbildungsort: Höpfingen-Waldstetten

Schule: Wilhelm-Maybach-Schule, Heilbronn

Wir bieten eine spannende Ausbildung in einem motivierten Team und gutem Betriebsklima. Interessiert?

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die Binder Elektronik GmbH. Ihr Ansprechpartner Dipl.Ing. (FH) Matthias Geiger (Tel. 06283/2235-36, geiger@binder-elektronik.de) steht für alle Fragen gerne zur Verfügung.